附件一：

|  |
| --- |
| **自动化学院赴日参加“樱花科技计划”学术交流申请表** |
| **姓名** |  | **班号** |  | **政治面貌** |  |
| **平均学分绩点** |  | **专业排名** |  | **英语水平** |  |
| **是否科研立项** |  | **科研立项题目** |  |
| **申请人联系电话** |  | **申请人邮箱** |  |
| **院内导师** |  | **是否有意向在本院读研** |  |
| **申请人理由**（学科及科技竞赛获奖、科研成果等，可附页）  |
|    本人签字： 年 月 日  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **导师意见** | **学院审批意见** |
|    签字（签章）： 年 月 日 |  签字（签章）： 年 月 日 |